

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2021-075

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于公司新一代图形处理芯片研发进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作，该产品尚未完成测试工作，尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法预测，同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、芯片研发进展情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）新一代图形处理芯片（公司命名为“JM9 系列”）已完成流片、封装阶段工作。JM9 系列图形处理芯片作为公司 2018 年非公开发行股票募投项目之一，目前已成功取得阶段性成果，未来公司将持续深耕研发，不断增强研发实力，提升产品竞争力。

二、对公司的影响

公司 JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作，尚未完成测试工作，且尚未形成量产和对外销售，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。JM9 系列图形处理芯片将进一步丰富了公司产品线和核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率，对公司长期发展战略的实施具有一定推动意义。

三、风险提示

JM9 系列图形处理芯片是超大规模的集成电路产品，其功能、性能测试极为复杂，目前尚未完成测试工作，不排除在后续的测试过程中可能发现问题。

关于 JM9 系列后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日